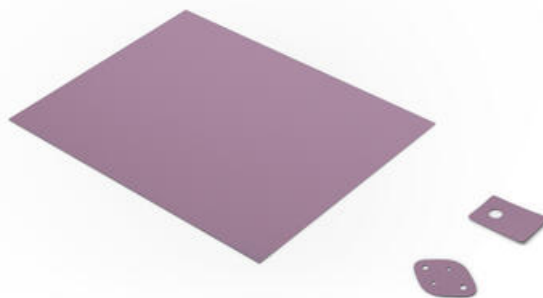


GAP PAD TGP 800VOS

GAP PAD TGP 800VOS
BERGQUIST GAP PAD TGP 800VOS, Highly
Conformable, Thermally Conductive Material for Filling
Air Gaps



- Lämmönjohtavuus: 0.8 W/m-K
- Taipuisa, matala kovuus
- Parannettu lävistys-, leikkaus- ja repeytymiskestävyys
- Sähköisesti eristävä
- Laajennettu suorituskyky



TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® GAP PAD® TGP 800VOS Soft suositellaan sovelluksiin, jotka vaativat vähimmäispainetta komponenteille. BERGQUIST GAP PAD TGP 800VOS Soft on erittäin taipuisa, matalan moduulin täytetty silikonipolymeeri, joka on pinnoitettu kumilla päällystetyllä lasikuitukantajalla. Materiaalia voidaan käyttää rajapintamateriaalina, jossa toinen puoli on kosketuksissa johdettuun laitteeseen.

Vaihtoehdot ja kokoonpanot

Vakiokoko - 8" x 16" tai mukautettu kokoonpano

Vakiopaksuudet saatavilla - 0,020", 0,040", 0,060", 0,080", 0,100", 0,125", 0,160", 0,200"